PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-119025

(43)Date of publication of application: 11.05.1989

(51)Int.Cl.

H01L 21/302

(21)Application number: 62-276402

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing: 31,10,1987

(72)Inventor: IIZUKA DAISUKE

KUBOTA KAZUYOSHI

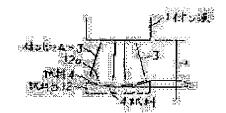
ASHIDA MINORU

(54) ION BEAM ETCHING

(57)Abstract:

PURPOSE: To allow etching of high aspect ratio with reduced processing characteristic difference among samples by arranging the samples so that their incident angles of an ion beam to be diffused from an ion source toward a plurality of samples are almost equal to one another.

CONSTITUTION: An ion beam 3 diverge from an ion source 1. A plurality of samples 4 are fixedly arranged on a sample stand 12. A recessed curving slope of the sample stand 12 is formed so that angles made by respective samples 4 relative to the incident ion beam 3 can almost be equal to one another. A depth H of the recessed curvature of the sample stand 12 relative to a distance L between the ion source 1 and the sample 12 is preferably within 10%. Too large a depth H may cause a difference in etching speed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-119025

@Int_Cl.4

庁内整理番号 識別記号

码公開 平成1年(1989)5月11日

H 01 L 21/302

D-8223-5F J-8223-5F

未請求 発明の数 1 (全4頁) 塞查請求

イオンビームエツチング方法 ❷発明の名称

②特 頭 昭62-276402

22出 顧 昭62(1987)10月31日

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式 大 助 塚 ⑦発 明 者 飯

会社総合技術研究所内

兵庫県尼崎市西長州本通1丁目3番地 住友金属工業株式 久 保 田 和芳 明 ⑦発

会社総合技術研究所内

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式 稔 砂発 明 者 芦 \mathbf{H}

会社総合技術研究所内

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地 住友金属工業株式会社 ⑪出 顯

満好 外1名 ②代 理 人 弁理士 溝上

时月 糸田

1. 発明の名称

・ オオンビームエッチング方法

- 2. 特許請求の範囲
- (i) イオンピームをイオン源より取り出し、その イオンビームを用いて複数の被加工物のエッチ ングあるいは加工を同時に行うイオンビームエ ッチング方法において、イオン領より被加工物 値に照射されるイオンピームに対して、複数の 被加工物の各々に照射されるイオンピームの入 射角がほぼ等しくなるように各々の被加工物を 配置して加工することを特徴とするイオンビー ムエッチング方法・
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、イオン源より引き出されたイオンビ ームを用いて被加工物(以下「試料」という)を エッチングあるいは加工するイオンピームエッチ ング方法に関するものである。

(従来の技術)

近年、微観なパターンをエッチングする方法と して、従来の湿式エッチング方法に代わって、プ ラズマエッチングやスパッタエッチング等のドラ イエッチング方法が有望視されている。イオンビ ームエッチングあるいはイオンビームミリングと 呼ばれる、シャワー状のガスイオンをエッチング される試料に照射する方法も、このドライエッチ ング方法の一種である。

第3図にイオンピームエッチング方法の一例を 示す。同図において、1はアラズマを発生させイ オンを生成させるイオン源、2はイオン源1より 取り出されるイオンピーム3により試料4をエッ チングあるいは加工する試料室である。イオン源 1と試料室2には、ガス導入口5よりガスが導入 され、一定の圧力を保ちながら排気口 6 より排気 されるようになっている。そして、イオン源1で は、ガス導入口5より導入されたガスにフィラメ ント7からの電子を当てることによりプラズマ 8 が発生し、そのイオンがグリッド9により適当な 電圧で加速されて上記イオンビーム3として取り

出される。上記試料室2の試料4は試料台10上に配置されており、この試料4はイオンビーム3 によってスパックされてエッチングあるいは加工 が施される。

11はニュートライザであるが、これは試料 4 がイオンピーム 3 によりチャージアップするのを防止するためのもので、ここで発生する熱電子によって中和する働きをする。なお、上記ガスイオンの生成にフィラメント 7 を用いる他、マイクロ液を使用するもの等があるが、イオンをグリッド 9 で加速してイオンピーム 3 とする点では同じである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、イオン源1よりのイオンビーム3は、イオン源1内のプラズマBの状態や、グリッド9 部におけるシースの形状等により、必ずしも平行なビームにはなっておらず、イオンビーム3は発散している。この状態を第4図(イ)(ロ)に模式的に示しており、(イ)図は平行ビームの場合、(ロ)図は発散している場合を示す。また、イオ

ンピームエッチング装置では、高スループットが 要求されるため、イオン源1の大口径化とともに、 試料台10を大型化して複数の試料4を一括して 処理することが必要となって来ている。そこで、 試料4間のエッチング速度やエッチング形状等の エッチング特性の均一性の向上、再現性の向上を 目的として、試料台10が自転あるいは自公転可 能な構造のものが用いられるようになった。

しかしながら、従来の試料台自体は、平面形状のものが大部分であり、イオンピームの発散である。イオンピームの発力である。イオンピームの発力である。大部分である。大部分では、近れたのは、大部分では、大きかりは、大部分では、大きかりは、かりは、大きかりが、大きかりは、大きかりは、大きかりは、大きかりは、大きかりは、大きかりは、大きかりが、大きかりは、大きかりは、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、大きかりが、かりがりがり

り、再現性が悪い等の欠点がある。例えば、第5 図(イ)のように、試料4とイオンピーム3のな す角度 θ が 9 0 に近い場合は、パターン13 a 間のエッチング対象部13 b 部分に対するイオン ピーム3の入射は可能で、高アスペクト比のエッチングが可能である。これに対し、同図(ロ)の ように、角度 θ が小さい場合は、高アスペクト比 のパターンのエッチングが不可能になるという問 題がある。

また、前述のように、エッチング中に試料4を 自転あるいは自公転させて、エッチング特性の向 上をねらったものもあるが、この場合のエッチン グ特性の向上は全面についての平均したものにな り、高アスペクト比のパターンのエッチング等の エッチング特性を根本的に解決するものではない という問題があった。

本発明は、これらの問題点に始みて成されたものであり、複数の試料間のエッチング特性の均一性、再現性および高アスペクト比のパターンのエッチング特性を改善するイオンビームエッチング

方法を提供することを目的とするものである。 (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するために本発明のイオンピームエッチング方法は、イオンピームを用いて複数の試料のエッチングあるいは加工を同時に行うイオンピームエッチング方法において、イオン源より試料の各々に限射されるイオンピームの入射角がほぼ等しくなるように各々の試料を配置してエッチングあるいは加工するものである。

(作用)

本発明は上記のような方法により、複数の試料を同時に一括してエッチングあるいは加工する場合において、各試料に入射してくるイオンピームの入射角を各試料間でほぼ一定とすることができ、従って各々の試料間のエッチング特性や加工特性の差を最小限にすることができ、全ての試料を同一条件でエッチングあるいは加工することになる。(実施例)

以下本発明の一実施例を示す第1図に基づいて 説明する。

第1図は、イオン源1と、このイオン源1より 取り出されたイオンビーム3と、このイオンビー ム3によりエッチングされる試料4と、その試料 4を配置固定する試料台12とを示している。

ここで、イオン源1は上記第2図と同様に構成されるもので、イオンピーム3は発散しており、 複数の試料4が試料台12上に配置固定されている。そして、上記試料台12は、その上面部 12aが凹彎曲形状に形成されており、その中心部より外周にいくほど上方に傾斜を大きくしている。この試料台12の凹彎曲形状の傾斜は、この上面部12aに配置された各々の試料4とこれらに入射してくるイオンピーム3とのなす角度が全てほぼ等しくなるように形成してある。

ここで、イオン源1と試料台12との距離した対し、試料台12の回彎曲形状の深さけは、10%以内であることが好ましい。その理由はイオン源1と試料台12との距離によりイオンビームの電

流密度が異なるため、深さ日があまり大きくなる とエッチング速度に接を生じるおそれがあるため できる

ここで、上記試料台12の上面部12aの凹環 曲形状の深さ及びその形状の条件決定については、 一例として第2図(イ)(ロ)に示す実測に基づ き行うことができる。まず、(イ)図に示すよう に従来のフラットな試料台10を用い、ここで、 加速電圧:500 V、イオンビーム電流密度: 0.6mA/cd、イオン源半径: r。 (8インチ)、試 料台10の中心より半径方向の位置:ェ、イオン ビームと試料のなす角度: 8とすれば、試料台 10の中心から外間に向けて角度0の値は次第に 小さくなる。その態様を示すのが、(ロ)図であ り、機軸にェノェ。の比をとり、縦軸に角度βを とっており、例えば r / r。 = 0.8 の位置は 8 = 70°となる。從ってこの場合ェノェ。=0.8 の 位置では、上記上面部12aの凹彎曲形状の傾斜 は20°とすることによって、試料4に入射する イオンピーム3の入射角をほぼ中心部のその値と

等しくすることが可能である。同様にして、試料 台12上の四弯曲形状の傾斜を決定すれば、その 試料台12中心Oにおける人射角にほぼ等しい入 射角を全上面部12aにわたって得ることが可能 である。

(発明の効果)

本発明によれば以上説明したように、イオン源より試料側に拡散されるイオンピームに対して、 複数の試料の各々に照射されるイオンピームの入 射角がほぼ等しくなるように試料を配置してエッチングあるいは加工するものであるため、イオン 源の構造に依存せずイオンピームエッチングの 度、形状の発を小さくでき、かつ高アスペクト比 のエッチングが可能である等、優れたエッテング 特性、加工特性を有する有用な発明である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明イオンビームエッチング方法の 実施例を示す機略説明図、第2図(イ)(ロ)は 同条件決定のための説明図、第3図はイオンビー ムエッチング装置の概略説明図、第4図(イ) (ロ)は従来例を示す説明図、第5図(イ)(ロ)は同試料のエッチング状態の説明図である。

1 はイオン源、2 は試料室、3 はイオンピーム、4 は試料、1 0 、1 2 は試料台、 θ はイオンピームの入射角。

特許出願人 住友金鷹工業株式会社 代 理 人 沸 上 満 好 (ほか1名)



特開平1-119025 (4)

